

(11) Número de Publicação: **PT 101975 A**

(51) Classificação Internacional: (Ed. 6)  
 H01R043/01 A H01R013/52 B

(12) FASCÍCULO DE PATENTE DE INVENÇÃO

<p>(22) Data de depósito: 1997.02.28</p>	<p>(73) Titular(es):          YAZAKI CORPORATION          4-28, MISRA 1-CHOME MINATO-KU, TOKYO 108          JP</p>
<p>(30) Prioridade: 1996.03.01 JP 8/45133          1996.06.07 JP 8/146013</p>	<p>(72) Inventor(es):          YUKINORI TAKANO          MITSURU YOSHIKAWA          AKIRA SUGIYAMA          JP          JP          JP</p>
<p>(43) Data de publicação do pedido:          1997.09.30</p>	<p>(74) Mandatário(s):          JOÃO DE ARANTES E OLIVEIRA          RUA DO PATROCÍNIO 94 1350 LISBOA          PT</p>
<p>(45) Data e BPI da concessão:</p>	

(54) Epígrafe: APARELHO PARA APLICAR BUCHAS DE BORRACHA, PROCESSO PARA FORNECER BUCHAS DE BORRACHA E PROCESSO DE APLICAÇÃO DE BUCHAS DE BORRACHA

(57) Resumo:

A invenção refere-se a um aparelho para a montagem de buchas de borracha constituído por um receptor temporário (4) colocado depois do alimentador (3), um suporte (5) para buchas de borracha que pode rodar 90° por acção de um primeiro dispositivo motriz (29), um pino de transferência (7) para transferir a bucha de borracha (2) para o suporte (5), uma guia (11) para fio eléctrico colocada em frente ao suporte (5) quando este tiver rodado 90° já com a bucha de borracha nele contida, a qual suporta um fio eléctrico (9), um segundo dispositivo motriz (37) para movimentar o suporte numa direcção de montagem de uma bucha de borracha e um terceiro dispositivo motriz (36) para movimentar a guia (11) na mesma direcção. Assim se consegue que uma bucha de borracha estanque à água fique montada de forma fiável sobre um fio eléctrico com uma elevada exactidão posicional.

FIG. 8

